再配線技術の高周波モジュールへの応用

谷　元昭 *，佐藤　優 *

High-Frequency Module Application Using Redistribution Layer Technology

Motoaki TANI* and Masaru SATO*

* 株式会社富士通研究所（〒 243-0197　神奈川県厚木市森の里若宮 10-1）
*FUJITSU LABORATORIES LTD. (10-1 Morinosato-Wakamiya, Atsugi, Kanagawa 243-0197)